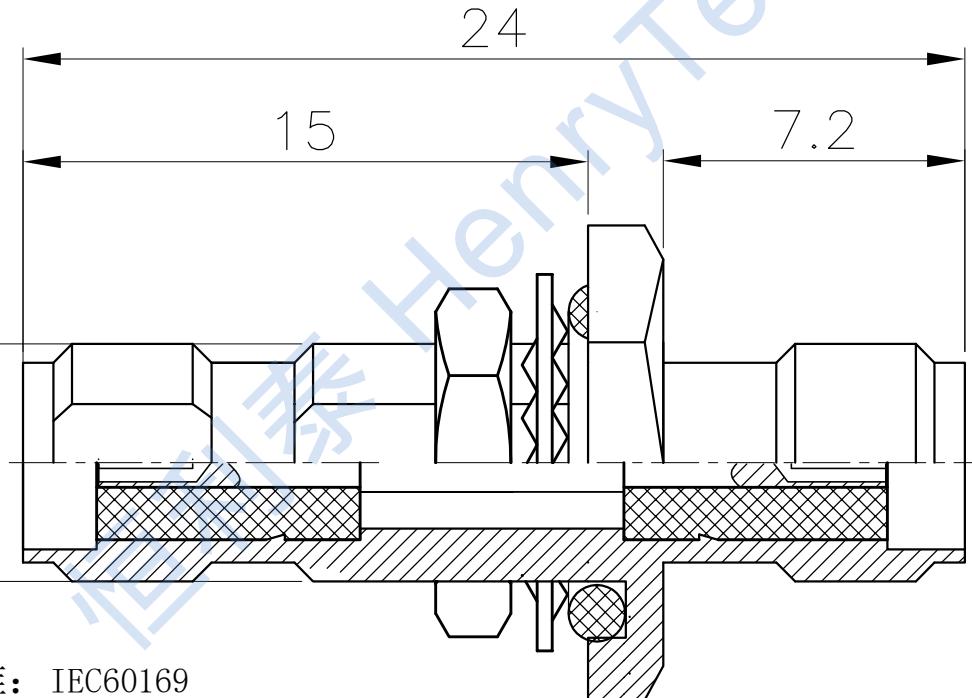
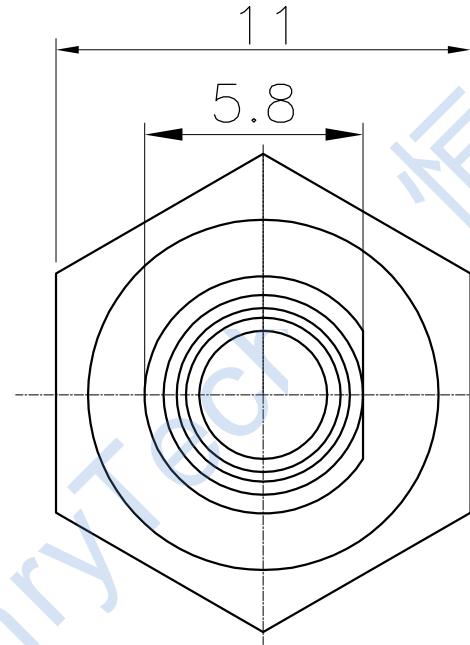


修订	变更描述	变更单号	签名	日期	6	密 封 圈	橡 胶 圈	黑 色	1
					5	内 齿	Qsn6.5-0.1	金	1
					4	螺 母	HPb59-1	金	1
					3	外 壳	HPb59-1	金	1
					2	绝 缘 体	PTFE		2
					1	插 孔	Qsn6.5-0.1	金	1
					序号	零件名	材质	涂覆	数量
									备注



#### 技术要求

- 1、执行标准: IEC60169
- 2、特性阻抗:  $50\Omega$
- 3、频率范围:  $0 \sim 6GHz$
- 4、绝缘电阻:  $\geq 5000M\Omega$
- 5、介质耐压:  $1000V$ (AC 有效值)
- 6、内导体分离力:  $\geq 0.28 N$
- 7、轴向保持力:  $\geq 22 N$
- 8、连接机构耐力距:  $\geq 1.7 N \cdot m$
- 9、机械寿命:  $\geq 500$  次
- 10、温度范围:  $-55^{\circ}C \sim 165^{\circ}C$
- 11、接触电阻: 外导体间 $<2m\Omega$ , 内导体间 $<3m\Omega$



制图	版次	比例		型号规格	HL2-SMA-KKYM
		投 影	1:1		
审核	未标注公差的,以下列公差表为准				品名
	1. X. X $\pm 0.2$	4. 去除锐边最大0.1	2. X. XX $\pm 0.1$	5. 表面粗糙度Ra3.2	
批准	3. 角度 $\pm 1^{\circ}$	6. 倒角C0.15MAX			
			*	为重点尺寸	单位 mm